PAT-NO:

JP02002071545A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2002071545 A

TITLE:

METHOD OF FORMING OPTICAL APERTURE

PUBN-DATE:

March 8, 2002

INVENTOR-INFORMATION:

COUNTRY NAME N/A ARAWA, TAKASHI N/A KATO, KENJI N/A OMI, MANABU N/A MITSUOKA, YASUYUKI N/A KASAMA, NOBUYUKI N/A MAEDA, HIDETAKA N/A SHINOHARA, YOKO N/A ICHIHARA, SUSUMU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEIKO INSTRUMENTS INC

N/A

APPL-NO:

JP2001126415

APPL-DATE:

April 24, 2001

INT-CL (IPC): G01N013/14, G11B007/135, G12B021/06

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of forming minute apertures each having a uniform aperture diameter by a simple manner.

SOLUTION: An objective body for forming an aperture comprises a conical chip 1, a stopper 2 disposed in the vicinity of the chip 1 with substantially equal height thereto, and a light shielding film 3 at least formed on the chip 1.

The optical aperture is formed in the objective body at the extremities of the chip 1 by displacing a pressing body 7 by means of force having a component directing to the chip 1. The pressing body has a substantially planar structure covering at least the chip 1 and a part of the stopper 2.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-71545

(P2002-71545A)

(43)公開日 平成14年3月8日(2002.3.8)

(51) Int.CL'	識別記号	FΙ	テーヤコート*(多考)
G01N 13/14	BM/\limit\	G01N 13/14	B 5D119
G11B 7/135 G12B 21/06		G11B 7/135	A
		G 1 2 B 1/00	601C

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁)

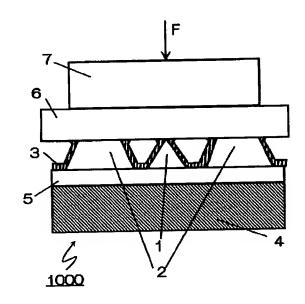
		Partiet and	
(21)出願番号	特顧2001 -126415(P2901-126415)	(71)出顧人	000002325 セイコーインスツルメンツ株式会社
(22)出顧日	平成13年4月24日(2001.4.24) 特職2000-173852(P2000-173852)	(72)発明者	千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 新輪 陸 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国	平成12年6月9日(2000.6.9) 日本 (JP)		式会社エスアイアイ・アールディセンター 内
		(72)発明者	加藤 健二 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスアイアイ・アールディセンター
		(74)代理人	
			弁理士 坂上 正明 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光学的な関口の作製方法

(57)【要約】

【課題】 本発明の課題は、簡便な方法で均一な開口径を有する微小開口を形成する方法を提供することである。

【解決手段】 錐状のチップ1と前記チップの近傍に配置され、前記チップと略同じ高さを有するストッパー2と、少なくとも前記チップ上に形成された選光膜3からなる被開口形成体に対して、少なくとも前記チップ1および前記ストッパー2の少なくとも一部を覆うような略平面を有する押し込み体7を、前記チップに向かう成分を有する力によって変位させることによって、前記チップ先端に光学的な開口を形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 錐状のチップと、前記チップと略同じ高さを有するストッパーと、前記チップ上に設けられた遺光膜とを有する被開口形成体に対して、

1

前記チップおよび前記ストッパーの少なくとも一部を覆 うような略平面部を有する押し込み体を、前記チップに 向かう成分を有する力によって変位させることによっ て、前記チップ先端に開口を形成することを特徴とする 開口の作製方法。

【請求項2】 錐状のチップと、前記チップと略同じ高 10 さを有するストッパーと、前記チップ上に設けられた選 光膜とを有する被開口形成体に対して、

前記チップ及び前記ストッパーの少なくとも一部と接触 する平面部を有する押し込み体を、前記チップに向かう 方向に変位させることにより前記チップの先端に開口を 形成することを特徴とする開口の作製方法。

【請求項3】 前記錘状のチップと、前記ストッパーと を同時に形成することを特徴とする請求項1または請求 項2に記載の光学的な開口の作製方法。

【請求項4】 前記被開口形成体が複数の前記チップを 20 有し、複数の前記チップの先端に同時に開口を形成する ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項 に記載の開口の作製方法。

【請求項5】 前記被開口形成体が、複数個の前記ストッパーを備えることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の光学的な開口の作製方法。

【請求項6】 前記押し込み体が、前記遮光膜よりも堅く、前記チップおよび前記ストッパーよりも柔らかい材料であることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の光学的な開口の作製方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、光学的な開口の作製方法に関するものである。特に近視野光を照射・検出する近視野光デバイスに用いる開口の作製方法に関する。

[0002]

【従来の技術】試料表面においてナノメートルオーダの 微小な領域を観察するために走査型トンネル顕微鏡(S TM)や原子間力顕微鏡(AFM)に代表される走査型 40 プローブ顕微鏡(SPM)が用いられている。SPM は、先端が先鋭化されたプローブを試料表面に走査さ せ、プローブと試料表面との間に生じるトンネル電流や 原子間力などの相互作用を観察対象として、プローブ先 端形状に依存した分解能の像を得ることができるが、比 較的、観察する試料に対する制約が厳しい。

【0003】そこでいま、試料表面に生成される近視野 光とプローブとの間に生じる相互作用を観察対象とする ことで、試料表面の微小な領域の観察を可能にした近視 野光学顕微鏡(SNOM)が注目されている。近視野光 50

学顕微鏡においては、先鋭化された光ファイバーの先端に設けられた開口から近視野光を試料の表面に照射する。開口は、光ファイバーに導入される光の波長の回折限界以下の大きさを有しており、たとえば、100 nm程度の直径である。プローブ先端に形成された開口と試料間の距離は、SPMの技術によって制御され、その値は開口の大きさ以下である。このとき、試料上での近視

野光のスポット径は、開口の大きさとほぼ同じである。 したがって、試料表面に照射する近視野光を走査することで、微小領域における試料の光学物性の観測を可能と している。

【0004】顕微鏡としての利用だけでなく、光ファイバープローブを通して試料に向けて比較的強度の大きな光を導入させることにより、光ファイバープローブの開口にエネルギー密度の高い近視野光を生成し、その近視野光によって試料表面の構造または物性を局所的に変更させる高密度な光メモリ記録としての応用も可能である。強度の大きな近視野光を得るために、プローブ先端の先端角を大きくすることが試みられている。

20 【0005】これら近視野光を利用したデバイスにおいて、開口の形成が最も重要である。開口の作製方法の一つとして、特公平5-21201号公報に開示されている方法が知られている。特公平5-21201号公報に開示された開口作製方法においては、開口を形成するための試料として、先鋭化した光波ガイドに遮光膜を堆積したものを用いている。そして、遮光膜付きの先鋭化した光波ガイドを圧電アクチュエータによって良好に制御された非常に小さな押しつけ量で硬い平板に押しつけることによって、先端の遮光膜を塑性変形させて開口を作30 製している。

【0006】また、開口の形成方法として、特開平11-265520号公報に開示されている方法がある。特開平11-265520号公報に記載されたの開口の作製方法において、開口を形成する対象は、平板上に集束イオンビーム(FIB)によって形成された突起先端である。開口の形成方法は、突起先端の進光膜を除去することによって行っている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特公平 5-21201号公報の方法によれば、光波ガイドー本 ずつしか開口を形成する事ができない。また、移動分解 能が数 n m の圧電アクチュエータによって押し込み量を 制御する必要があるため、開口形成装置をその他の装置 や空気などの振動による影響が少ない環境におかなくて はならない。さらに、光伝機体ロッドが平板に対して垂直に当たるように調整する時間がかかってしまう。ま た、移動量の小さな圧電アクチュエータの他に、移動量 の大きな機械的並進台が必要となる。さらに、移動分解 能が小さな圧電アクチュエータをもちいて、押し込み量

を制御するさいに、制御装置が必要であり、かつ、制御 して開口を形成するためには数分の時間がかかる。した がって、開口作製のために、高電圧電源やフィードバッ ク回路などの大がかりな装置が必要となる。また、開口 形成にかかるコストが高くなる問題があった。

【0008】また、特開平11-265520号公報の 方法によれば、加工対象は平板上の突起であるが、F I Bを用いて開口を形成しているため、一つの開口の形成 にかかる時間が10分程度と長い。 また、FIBを用い るために、試料を真空中におかなければならない。従っ て、開口作製にかかる作製コストが高くなる問題があっ た。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の問題に 鑑みてなされたものであり、錐状のチップと、前記チッ プの近傍に配置され、前記チップと略同じ高さを有する ストッパーと、少なくとも前記チップ上に形成された邁 光膜を有する被開口形成体に対して、前記チップおよび 前記ストッパーの少なくとも一部を覆うよう略平面を、 前記チップに向かう成分を有する力によって変位させる 20 ことによって、前記チップ先端に光学的な開口を形成す ることを特徴とする光学的な開口の作製方法とした。

【0010】すなわち、錐状のチップと、前記チップと 略同じ高さを有するストッパーと、前記チップ上に設け られた遮光膜とを有する被開口形成体に対して、前記チ ップおよび前記ストッパーの少なくとも一部を覆うよう な略平面部を有する押し込み体を、前記チップに向かう 成分を有する力によって変位させることによって、前記 チップ先端に開口を形成することとした。あるいは、錐 状のチップと、前記チップと略同じ高さを有するストッ 30 パーと、前記チップ上に設けられた遮光膜とを有する被 開口形成体に対して、前記チップ及び前記ストッパーの 少なくとも一部と接触する平面部を有する押し込み体 を、前記チップに向かう方向に変位させることにより前 記チップの先端に開口を形成することとした。

【0011】 このような方法によれば、チップと略同じ 高さを有するストッパーによって、平面の変位が制御さ れるため、所定の力で平面を押すだけで簡単に光学的な 開口を作製する事ができる。また、真空中、液中、大気 中など様々な環境下で開口を作製することができる。ま た、光学的な開口を作製する際に特別な制御装置を必要 としないため、光学的な開口を作製するための装置を単 純化する事ができる。また、所定の力を与える時間を非 常に短くすることが容易であり、開口作製にかかる時間 を短くすることができるため、開口作製にかかるコスト を低くすることができる。

【0012】さらに、前記錘状のチップと、前記チップ の近傍に配置されたストッパーを同時に形成し、前記被 開口形成体とすることを特徴とする光学的な開口の作製 方法とした。したがって、前記チップおよび前記ストッ 50 少なくともチップ1およびストッパー2側が平面である

パーの高さの差を制御でき、かつ、高さの差を非常に小 さくできるため、大きさが均一で、かつ、微小な光学的 な開口を簡単に作製する事ができ、光学的な開口の作製 歩留まりを向上させることが容易である。

【0013】また、前記被開口形成体が、複数個の前記 チップおよび前記ストッパーからなることを特徴とする 光学的な開口の作製方法とした。したがって、前記チッ プおよび前記ストッパーからなる前記被開口形成体に、 一括で前記力を加えることによって、一度に複数の前記 チップに光学的な開口を形成することが可能であり、開 口一つあたりの加工時間を非常に短くすることができ、 結果として光学的な開口の作製コストを低くすることが できる。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の開口の形成方法に ついて、添付の図面を参照して詳細に説明する。

(実施の形態1)図1から図3は、本発明の実施の形態 1に係る開口の形成方法について説明した図である. 図 1に示す、ワーク1000は、基板4上に形成された透 明層5、透明層5の上に形成された鍾状のチップ1およ び尾根状のストッパー2、チップ1、ストッパー2およ び透明層5の上に形成された遮光膜3からなる。なお、 ワーク1000において、透明層5は必ずしも必要では なく、その場合、遮光膜3は、チップ1、ストッパー2 および基板4上に形成される。また、遮光膜3はチップ 1にだけ堆積されていてもよい。

【0015】チップ1の高さH1は、数mm以下であり、ス トッパー2の高さH2は、数■■以下である。高さ旺と高さ H2の差は、1000mm以下である。チップ1とストッパー2 の間隔は、数皿以下である。また、遮光膜3の厚さは、 遮光膜3の材質によって異なるが、数10mmから数100mm である。

【0016】チップ1、ストッパー2および透明層5 は、二酸化ケイ素やダイヤモンドなどの可視光領域にお いて透過率の高い誘電体や、ジンクセレンやシリコンな どの赤外光領域において透過率の高い誘電体や、フッ化 マグネシウムやフッ化カルシウムなどの紫外光領域にお いて透過率の高い材料を用いる。また、チップ1の材料 は、開口を通過する光の波長帯において少しでもチップ 1を透過する材料であれば用いることができる。また、 チップ1、ストッパー2および透明層5は、同一の材料 で構成されても良いし、別々の材料で構成されても良 い。遮光膜3は、たとえば、アルミニウム、クロム、 金、白金、銀、銅、チタン、タングステン、ニッケル、 コバルトなどの金属や、それらの合金を用いる。

【0017】図2は、開口を形成する方法において、チ ップ1上の遮光膜3を塑性変形させている状態を示した 図である。図1で示したワーク1000の上に、チップ 1および少なくともストッパー2の一部を覆い、かつ、

板6を載せ、さらに板6の上には、押し込み用具7を載 せる。押し込み用具7にチップ1の中心軸方向に力Fを 加えることによって、板6がチップ1に向かって移動す る。チップ1と板6との接触面積に比べて、ストッパー 2と板6との接触面積は、数100~数万倍も大きい。 したがって、与えられた力Fは、ストッパー2によって 分散され、結果として板6の変位量は小さくなる。板6 の変位量が小さいため、遮光膜3が受ける塑性変形量は 非常に小さい。また、チップ1およびストッパー2は、 非常に小さな弾性変形を受けるのみである。カFの加え 10 方は、所定の重さのおもりを所定の距離だけ持ち上げて 自由落下させる方法や、所定のバネ定数のバネを押し込 み用具7に取り付け、所定の距離だけバネを押し込む方 法などがある。 板6が、進光膜よりも堅く、チップ1お よびストッパー2よりも柔らかい材料である場合、チッ プ1およびストッパー2が受ける力は、板6によって吸 収されるため、板6の変位量がより小さくなり、遮光膜 3の塑性変形量を小さくすることが容易となる。

【0018】図3は、力Fを加えた後に、板6および押 し込み用具7を取り除いた状態を示した図である。選光 20 膜3の塑性変形量が非常に小さく、チップ1およびスト ッパー2が弾性変形領域でのみ変位しているため、チッ プ1の先端に開口8が形成される。 開口8の大きさは、 数nmからチップ1を通過する光の波長の回折限界程度 の大きさである。なお、上記では、押し込み用具7とワ ーク1000の間に板6が挿入されていたが、板6を除 去して直接押し込み用具7で押し込むことによっても同 様に開口8を形成できることは、いうまでもない。 開口 8に光を導入するために、基板4をチップ1の形成面と 反対側からエッチングすることによって透明体5または 30 チップ1の少なくとも一部を露出させて、開口8への光 の導入口を形成する。また、基板4を透明材料103で 構成することによって、光の導入口を形成する工程を省 くことができるのは言うまでもない。

【0019】上述の方法で開口を形成するためには、図1で示した高さH1と高さH2の差を1000 nm以下にすればよい。すなわち、チップ1がストッパー2より高くても、また、ストッパー2がチップ1より高くても良い。さらに、チップ1とストッパー2の高さが同じでもよい。また、チップ1やストッパー2の破壊を防ぐためない。オアを小さくすればよい。小さなカ下によって開口を形成するためには、高さH1と高さH2の差は100 nm以下がよい。このとき、ストッパー2がチップより高い方がより好ましい。

【0020】以上説明したように、本発明の開口作製方法によれば、ストッパー2によって板6の変位量を良好に制御することができ、かつ、板6の変位量を非常に小さくできるため、大きさが均一で小さな開口8をチップ1先端に容易に作製することができる。また、基板側から光を照射して、開口8から近視野光を発生させること 50

ができる。

【0021】次に、ワーク1000の製造方法を図4から図5を用いて説明する。図4は、基板材料104上に透明材料103を形成したのち、チップ用マスク101およびストッパー用マスク102を形成した状態を示している。図4(a)は上面図を示しており、図4(b)は、図4(a)のA-A'で示す位置における断面図を示している。透明材料103は、気相化学堆積法(CVD)やスピンコートによって基板材料104上に形成する。また、透明材料103は、固相接合や接着などの方法によっても基板材料104上に形成することができる。次に、透明材料103上にフォトリソグラフィ工程によって、チップ用マスク101及びストッパー用マスク102を形成する。チップ用マスク101とストッパー用マスク102は、同時に形成しても良いし、別々に形成しても良い。

【0022】チップ用マスク101およびストッパー用マスク102は、透明材料103の材質と次工程で用いるエッチャントによるが、フォトレジストや窒化膜などを用いる。透明材料103は、二酸化ケイ素やダイヤモンドなどの可視光領域において透過率の高い誘電体や、ジンクセレンやシリコンなどの赤外光領域において透過率の高い誘電体や、フッ化マグネシウムやフッ化カルシウムなどの紫外光領域において透過率の高い材料を用いる。

【0023】チップ用マスク101の直径は、例えば数mm以下である。ストッパー用マスク102の幅W1は、例えば、チップ用マスク101の直径と同じかそれよりも数10nm~数μmだけ小さい。また、ストッパー用マスク102の幅W1は、チップ用マスク101の直径よりも数10nm~数μmだけ大きくてもよい。また、ストッパー用マスク102の長さは、数10μm以上である。

【0024】図5はチップ1およびストッパー2を形成した状態を示している。図5(a)は上面図であり、図5(b)は、図5(a)のA-A'で示す位置の断面図である。チップ用マスク101およびストッパー用マスク102を形成した後、ウエットエッチングによる等方性エッチングによってチップ1およびストッパー2を形成する。

【0025】透明材料103の厚さとチップ1およびストッパー2の高さの関係を調整することによって、図1に示す透明層5が形成されたり、形成されなかったりする。チップ1の先端半径は、数nmから数100nmである。この後、遮光膜をスパッタや真空蒸着などの方法で堆積する事によって、図1に示すワーク1000を形成する事ができる。また、遮光膜3をチップ1にだけ堆積する場合、遮光膜3の堆積工程において、チップ1上に遮光膜が堆積するような形状を有するメタルマスクを乗せてスパッタや真空蒸着などを行う。また、ワーク1

000のチップが形成された面の全面に遮光膜3を堆積 した後、チップ1にだけ遮光膜3が残るようなフォトリ ソグラフィ工程を用いても、チップ1上にだけ遮光膜3 を形成する事ができることは言うまでもない。

【0026】図6および図7は、上記で説明したワーク 1000の作製方法におけるチップ1とストッパー2の 高さの関係を説明する図である。なお、以下では、チッ プ用マスク101の直径が、ストッパー用マスク102 の幅よりも小さい場合について説明する。 図6は、図5 (a) で説明した工程において、チップ1とストッパー 10 るためには、△Hのばらつきは、100nm以下がよい。 2だけを示した図であり、図7は、図6中B-B'で示 す位置のチップ1と、図6中C-C'で示す位置のスト ッパー2の断面図である。

【0027】図7(a)は、チップ1がちょうど形成さ れた状態を示した図である。ストッパー用マスク102 の幅は、チップ用マスク101の直径よりも大きいた め、図7 (a) の状態では、ストッパー2の上面には、 平らな部分が残り、この平らな部分上にストッパー用マ スク102が残っている。 しかしながら、 チップ用マス ク101は、チップ1との接触面積が非常に小さくなる 20 ため、はずれてしまう。図7(a)の状態では、チップ 1の高さH11とストッパー2の高さH22は、同じであ る。

【0028】図7 (b)は、図7 (a)の状態からさら にエッチングを進め、ストッパー2上面の平らな部分が ちょうどなくなった状態を示している。 図7 (a) の状 態からさらにエッチングを行うと、チップ用マスク10 1が無いチップ1の高さH111は、徐々に低くなってい く。一方、ストッパー用マスクが残っているストッパー 2の高さH222は、H22と同じままである。ストッパー2 30 の上面の平らな部分の幅は、徐々に狭くなり、断面形状 は図7 (b) に示すように三角形になる。 このときのチ ップ1とストッパー2の高さの $差\Delta$ Hは、チップ用マス ク101の直径とストッパー用マスク102の幅の差、 および、チップ1とストッパー2の先端角によって異な るが、おおよそ1000m以下程度である。

【0029】図7 (c)は、図7 (b)の状態からさら にエッチングを進めた状態を示している。 チップ 1 の高 さH1111は、高さH111よりも低くなる。同様 に、ストッパーH2222の高さも、高さH222より も小さくなる。しかし、高さH1111と高さH222 2の減少量は同じであるため、チップ1とストッパー2 の高さの差∆Hは変化しない。なお、ストッパー用マス ク102の幅が、チップ用マスク101よりも小さい場 合は、チップ1とストッパー2の高さの関係が逆になる だけである。また、チップ用マスク101とストッパー 用マスク102が等しい場合は、チップ1とストッパー 2の高さが等しくなることは言うまでもない。

【0030】本発明のワーク1000の作製方法によれ ば、フォトリソグラフィ工程によってチップ1とストッ 50 エータを用いなくても、簡単に開口8を形成する事がで

パー2の高さの差∆Hを良好に制御することができる。 したがって、図1から図3で説明した開口作製方法にお いて、板6の変位量を良好に制御することができる。 【0031】また、フォトリソグラフィ工程によって作 製されるワーク1000は、ウエハなどの大面積を有す る試料に複数個形成することが容易である。この場合、 それぞれの開口径を均一にするためには、それぞれのワ ーク1000における∆Hのばらつきを、1000nm以 下にすればよい。また、開口の大きさを精度よく制御す 【0032】以上説明したように、本発明の実施の形態 1によれば、チップ1とストッパー2の高さを良好に制 御することができ、かつ、ストッパー2を設けることに よって板6の変位量を小さくすることができるため、分 解能の高いアクチュエータを用いなくても、大きさが均 ―で微小な開口8をチップ1先端に形成する事が容易で ある。我々の実験では、手に持ったハンマーなどで、押 し込み用具7を叩くだけで直径100 n m以下の開口8 を形成する事ができた。また、チップ1とストッパー2 の高さが良好に制御されるため、開口8の作製歩留まり が向上した。また、本発明の実施の形態1で説明したワ ーク1000は、フォトリソグラフィ工程によって作製 可能なため、ウエハなどの大きな面積を有する試料に、 複数個作製することが可能であり、力Fを一定にするこ とによって複数個作製されたワーク1000それぞれに 対して均一な開口径の開口8を形成することができる。 また、力Fの大きさを変えることが非常に簡単なため、 複数個作製されたワーク1000に対して個別に開口径 の異なる開口8を形成する事が可能である。また、単純 に力Fを加えるだけで開口8が形成されるため、開口作 製にかかる時間は数秒から数10秒と非常に短い。ま た、本発明の実施の形態1によれば、加工雰囲気を問わ ない。

【0033】従って、大気中で加工する事が可能であり すぐに光学顕微鏡などで加工状態を観察できる.また、 走査型電子顕微鏡中で加工することによって、光学顕微 鏡よりも高い分解能で加工状態を観察することも可能で ある。また、液体中で加工することによって、液体がダ ンパーの役目をするため、より制御性の向上した加工条 件が得られる。

【0034】また、ワーク1000が複数個作製された 試料に対して、一括で力Fを加えることによって、開口 径のそろった開口8を一度に複数個作製することも可能 である。一括で加工する場合、ウエハー枚あたりのワー ク1000の数にもよるが、開口1個あたりの加工時間 は、数100ミリ秒以下と非常に短くなる。

[0035]

【発明の効果】チップ1とストッパー2の高さ、およ び、力Fを制御する事によって、分解能の高いアクチュ g

きる。また、チップ1とストッパー2の高さが良好に制 御されるため、 開口8の作製歩留まりが向上した。 ま た、本発明の実施の形態1で説明したワーク1000 は、フォトリソグラフィ工程によって作製可能なため、 ウエハなどの大きな面積を有する試料に、複数個作製す ることが可能であり、力Fを一定にすることによって複 数個作製されたワーク1000それぞれに対して均一な 開口径の開口8を形成する事ができる。また、力Fの大 きさを変えることが非常に簡単なため、複数個作製され たワーク1000に対して個別に開口径の異なる開口8 10 を形成する事が可能である。また、単純に力Fを加える だけで開口が形成されるため、開口作製にかかる時間は 数10秒以下と非常に短い。また、本発明の実施の形態 1によれば加工雰囲気を問わない。従って、大気中で加 工する事が可能でありすぐに光学顕微鏡などで加工状態 を観察できる。また、走査型電子顕微鏡中で加工するこ とによって、光学顕微鏡よりも高い分解能で加工状態を 観察することも可能である。

【0036】また、液体中で加工することによって、液体がダンパーの役目をするため、より制御性の向上した 20加工条件が得られる。

【0037】また、ワーク1000が複数個作製された 試料に対して、一括で力Fを加えることによって、開口 径のそろった開口8を一度に複数個作製することも可能 である。一括で加工する場合、ウエハー枚あたりのワー ク1000の数にもよるが、開口1個あたりの加工時間 は、数100ミリ秒以下と非常に短くなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1に係る開口の形成方法に ついて説明した図である。 10 【図2】本発明の実施の形態1に係る開口の形成方法に

ついて説明した図である。 【図3】本発明の実施の形態1に係る開口の形成方法に ついて説明した図である。

【図4】 ワーク1000の製造方法について説明した図 である。

【図5】ワーク1000の製造方法について説明した図である。

【図6】ワーク1000の作製方法におけるチップ1とストッパー2の高さの関係を説明する図である。

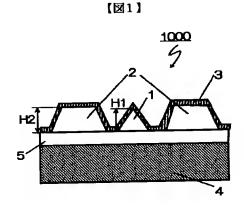
【図7】ワーク1000の作製方法におけるチップ1とストッパー2の高さの関係を説明する図である。

【符号の説明】

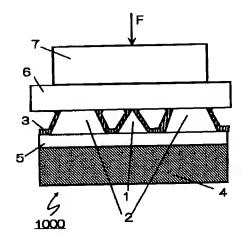
- 1 チップ
- 2 ストッパー
- 3 遮光膜
- 4 基板
- 5 透明層
- 6 板
- 20 7 押し込み用具
 - 8 開口
 - 101 チップ用マスク
 - 102 ストッパー用マスク
 - 103 透明材料
 - 104 基板材料
 - 1000 ワーク
 - F 力

30

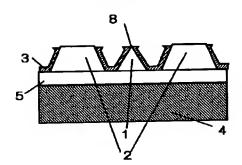
- H1 チップの高さ
- H2 ストッパーの高さ

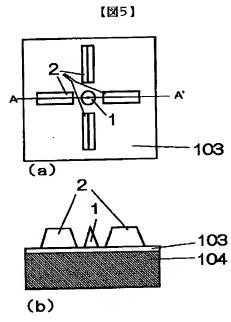


【図2】

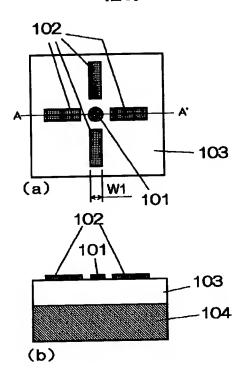


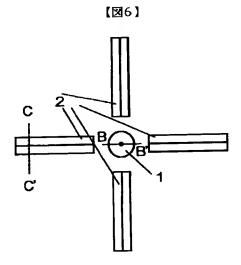
【図3】



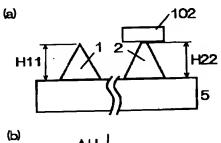


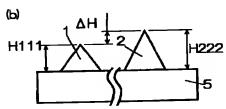
【図4】

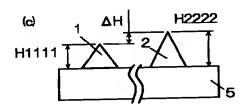




【図7】







フロントページの続き

(72)発明者 大海 学

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスアイアイ・アールディセンター内

(72)発明者 光岡 靖幸

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスアイアイ・アールディセンター内

(72)発明者 笠間 宣行

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスアイアイ・アールディセンター内

(72)発明者 前田 英孝

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスアイアイ・アールディセンター内

(72)発明者 篠原 陽子

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株式会社エスアイアイ・アールディセンター内

(72)発明者 市原 進

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 株 式会社エスアイアイ・アールディセンター 内

Fターム(参考) 5D119 AA22 JA34 NA05